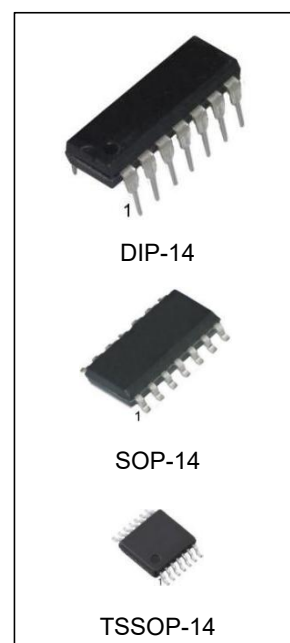


低功耗型定时器电路

概述

TLC556 定时器是一种双路多用途的 CMOS 型数字-模拟混合集成电路，利用它能极方便地构成斯密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。由于使用灵活、方便，TLC556 定时器在波形的产生与交换、测量与控制、家用电器、电子玩具等许多领域中都得到了应用。

TLC556 采用 DIP-14 或 SOP-14、TSSOP-14 封装。



产品订购信息

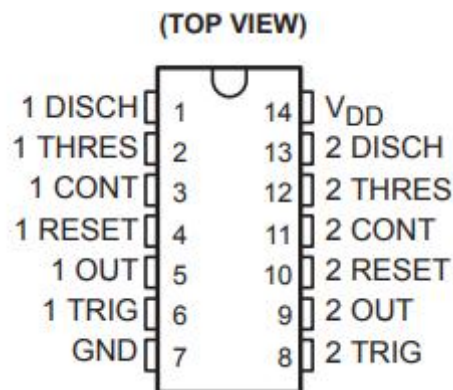
产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
TLC556N	DIP-14	TLC556	管装	1000 只/盒
TLC556M/TR	SOP-14	TLC556	编带	2500 只/盘
TLC556MT/TR	TSSOP-14	TLC556	编带	2500 只/盘

绝对最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{DD}	电源电压	18		V
I_{OUT}	最大输出电流	100		mA
P_D	最大功耗	200		mW
T_A	工作温度	0	+70	°C
T_{stag}	贮存温度	-65	+150	°C
$T_J(10s)$	结温	150		°C
T_{LEAD}	引脚温度 (焊接 10s)	260		°C

注：任何高于绝对最大额定值的应用尝试都有可能对产品造成永久的损害，绝对最大额定值并不意味着产品会在标定的电气特性以外条件下正常工作。

引出端排列图及管脚定义



DIP-14/SOP-14/TSSOP-14

图 1 引出端排列 (顶视图)

序号	管脚	功能	序号	管脚	功能
1	1 DISCH	1 放电端	14	VDD	电源端
2	1 THRES	1 阈值端	13	2 DISCH	2 放电端
3	1 CONT	1 控制电压输入端	12	2 THRES	2 阈值端
4	1 RESET	1 置零输入端	11	2 CONT	2 控制电压输入端
5	1 OUT	1 输出端	10	2 RESET	2 置零输入端
6	1 TRIG	1 触发端	9	2 OUT	2 输出端
7	GND	接地端	8	2 TRIG	2 触发端

逻辑功能表

RESET	THRES 电压	TRIG 电压	输出	放电开关
L	×	×	L	导通
H	$> 2/3V_{DD}$	$> 1/3V_{DD}$	L	导通
H	$< 2/3V_{DD}$	$> 1/3V_{DD}$	锁定	锁定
H	×	$< 1/3V_{DD}$	H	截止

注：L 为低电平、H 为高电平、×为任意电平

功率耗散表

封装	$T_A \leq 25^\circ\text{C}$ 额定功率	DERATING FACTOR ABOVE $T_A = 25^\circ\text{C}$	$T_A = 70^\circ\text{C}$ 额定功率	$T_A = 85^\circ\text{C}$ 额定功率
SOP-14	950 mW	7.6 mW/ $^\circ\text{C}$	608 mW	494 mW
DIP-14	1150 mW	9.2 mW/ $^\circ\text{C}$	736 mW	598 mW

电路框图

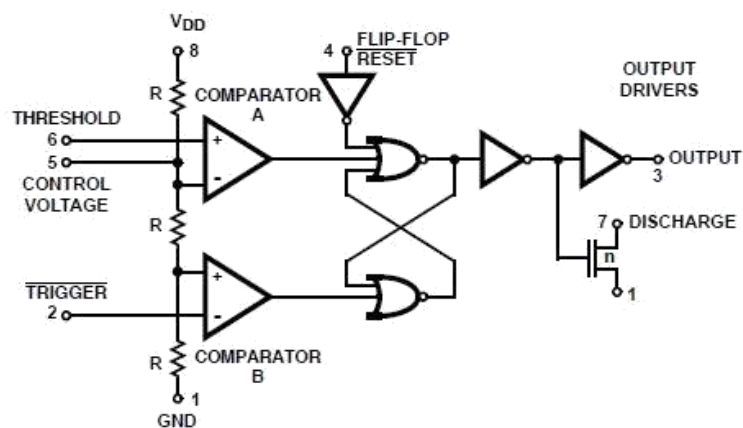


图 2 双路电路框图

电特性

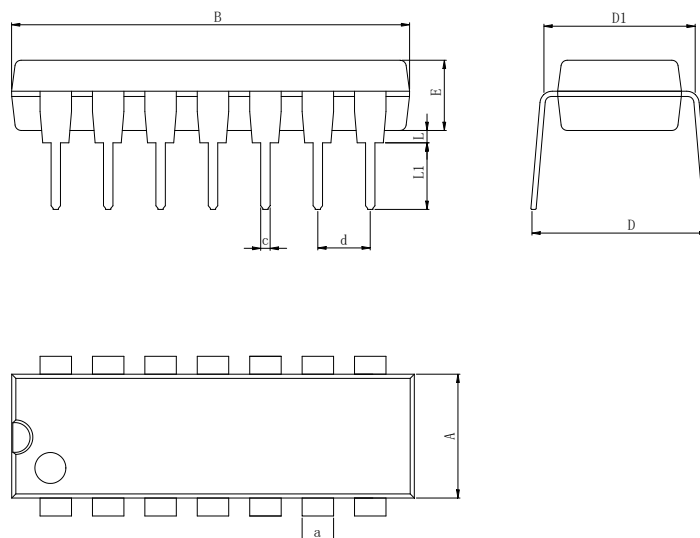
参数名称	参数符号	测试条件	TA=+25℃			单位
			最小	典型	最大	
静态电流	I _{DD}	V _{DD} =5V	—	80	200	μA
		V _{DD} =15V	—	150	300	
阈值电压	V _{TH}	V _{DD} =15V	9.4	10	10.6	V
触发电压	V _{TRIG}	V _{DD} =15V	4.4	5	5.6	V
触发电流	I _{TRIG}	V _{DD} =15V	—	10	50	nA
阈值电流	I _{TH}	V _{DD} =15V	—	10	50	nA
控制电压	V _{CV}	V _{DD} =15V	9.4	10	10.6	V
复位电压	V _{RST}	V _{DD} =15V	0.4	—	1.5	V
复位电流	I _{RST}	V _{DD} =15V	—	10	50	nA
放电漏电	I _{DIS}	V _{DD} =15V	—	10	50	nA
输出高电平	V _{OH}	V _{DD} =5V I _{SOURCE} =0.8mA	4.0	4.3	—	V
		V _{DD} =15V I _{SOURCE} =0.8mA	14.3	14.6	—	
输出低电平	V _{OL}	V _{DD} =5V I _{SINK} =3.2mA	—	0.2	0.4	V
		V _{DD} =15V I _{SINK} =20mA	—	0.4	1.0	
放电输出电压	V _{DIS}	V _{DD} =5V I _{SINK} =15mA	0.2	0.4	—	V
		V _{DD} =15V I _{SINK} =15mA	0.2	0.4	—	
输出上升时间	t _R	R _L =10MΩ, C _L =10pF, V _{DD} =5V	—	75	—	ns
输出下降时间	t _F	R _L =10MΩ, C _L =10pF, V _{DD} =5V	—	75	—	ns
振荡频率	f _{MAX}	V _{DD} =5V, R _A =470Ω, R _B =270Ω, C=200pF	—	1	—	MHz

使用建议

1. 电源端耦合电容与双极型定时器 NE556 相比, TLC556 输出不会产生很大的瞬态电流, 因此电源端可以省去耦合电容。
2. 外围器件选择 TLC556 具有极低的功耗电流, 因此应选取大阻值定时电阻和小容值的定时电容。

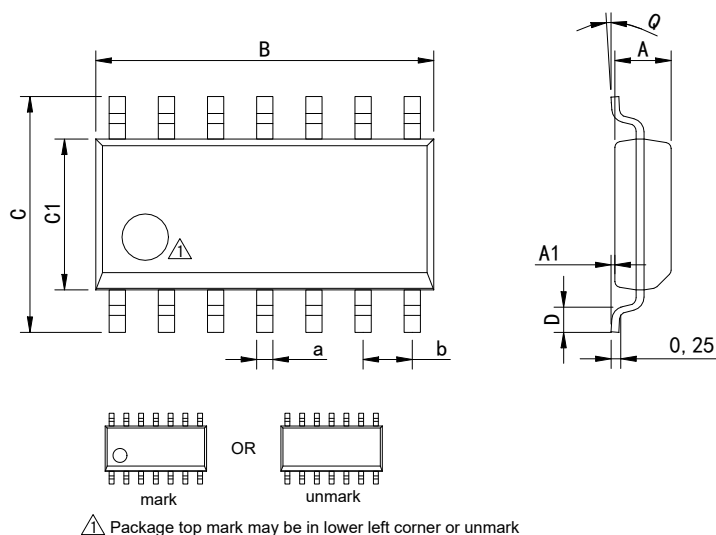
封装外型尺寸

DIP-14



Dimensions In Millimeters(DIP-14)										
Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

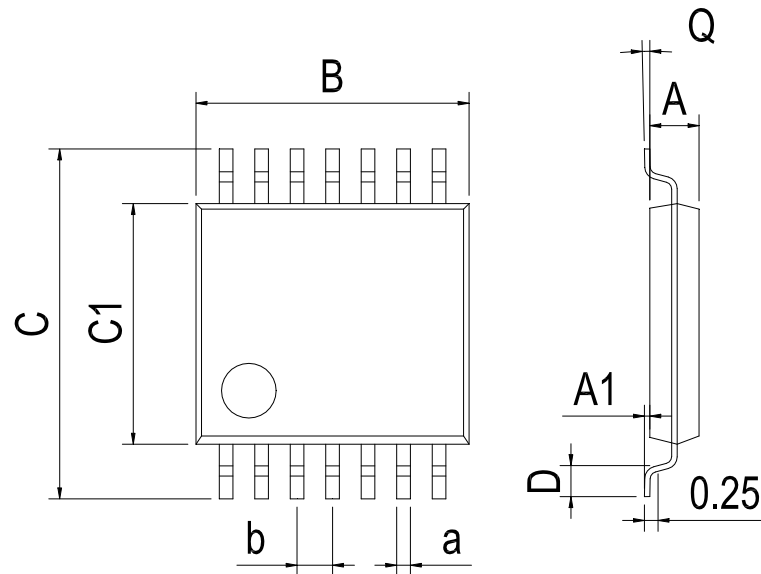
SOP-14



Dimensions In Millimeters(SOP-14)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

封装外型尺寸

TSSOP-14



Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.65 BSC
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2018-8	新修订	1-8
V1.1	2020-9	更新封装、更新 DIP-14 尺寸、增加极限参数注释	1、2、5
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	2
V1.3	2025-12	更新重要声明、更新 SOP-14 封装尺寸图	5、8

重要声明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择合适的华冠半导体产品; 设计、验证并测试您的应用; 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可, 华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备, 任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于: 手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置, 以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果, 使用方需自行评估及承担风险, 因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担, 与华冠半导体无关, 使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任, 若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔, 使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据 (包括数据表)、设计资源 (包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保, 测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料, 授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示, 您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务, 华冠半导体对此概不负责。